



JPI催しのご案内

2014
8

公益社団法人日本包装技術協会

開催要領

- 会場** 公益社団法人日本包装技術協会 会議室 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
- 日時** 平成26年8月21日(木) [第1部]13:15~15:00 [第2部]15:15~17:00
- 参加費** JPI法人・個人会員:無料 / 一般:3,240円(1部会、税込)

第1部 第202回輸送包装研究会

13:15~15:00

【テーマ】リコーグループにおける輸送環境計測の取り組み~40ftコンテナ最後尾の貨物が受ける衝撃の事例紹介~

オフィス用途を中心としたソリューション機器を提供するリコーでは、主力商品を中国、タイなどの海外拠点において生産を行い、海外の各地域へ送り出している。

自社製品は、市場で起こりうる振動、落下衝撃を想定したラボ評価を実施しているが、中国工場において生産された半完成品を最終仕様のモデル化を行う北米工場に出荷した際に、ラボ評価で検出されない問題が確認された。

ヒアリング、現地検分結果から、工場敷地内に速度抑制目的のため設置されているスピードバンプ(以下バンプ)が要因と考えられたが、中国工場からの輸送経路、コンテナ船出荷

港の入出門口にもバンプが設置されるなど発生要因先が複数存在していることが判明している。

そこで、工場出荷以降の輸送環境計測を行い、「衝撃発生箇所の特定」を行うと同時に、「バンプを通過した際にはコンテナ内部の貨物がどのような動きをするか」について、最後尾に貨物を積載した状態のコンテナを実際に走行させて内部状況を記録して問題発生要因の特定と対策検討の実施について取り組みを行った内容を紹介する。

また、今後の計測計画とラボ評価による再現試験の取り組み計画についてもあわせて紹介する。

- 【講師】** リコーテクノロジーズ 株式会社 第一設計本部 第一PM室 PM4G 包装管理士 荒井 智昭氏
- リコーテクノロジーズ 株式会社 第一設計本部 第一PM室 PM4G 成石 木氏
- 【コーディネーター】** 日本化工機材(株) R&Dセンター センター長 包装専士 加藤 千明氏
- 全国農業協同組合連合会 営農販売企画部 営農・技術センター 生産資材研究室 調査役 包装管理士 打田 宏氏

第2部 第203回輸送包装研究会

15:15~17:00

【テーマ】輸送環境を反映した包装貨物の評価試験基準の開発動向

グローバル拡大が進むにつれ、昨今において輸出における輸送品質確保のため、現地輸送環境を反映した包装貨物評価が必要とされている。そこで、北米の輸送環境振動計測(鉄道、トレーラー)を実施し、米国と日本国内における計測データ比較、またランダム振動の加速試験時を想定した試験スペ

ックと国際規格スペックとの比較分析を行った。考察結果、米国での輸送評価は日本国内と同等レベルの評価になると推測される。最後に、ランダム振動試験の新仕様設計方法について検討内容を紹介する。

- 【講師】** 三菱電機株式会社 住環境研究開発センター 設計・品質技術開発部 包装専士 山崎 正博氏
- 【コーディネーター】** レンゴー(株) 包装技術部 東京包装技術センター 包装管理士 石谷 真氏
- 東芝ロジスティクス(株) 物流改革推進部 参与 田中 克弘氏

本研究会は包装や物流に関する専門的知識の普及を目的としたものであり、受講のためには同分野での経験が必要です。

8月研究会参加申込書

研究会に参加を希望される場合には、下記申込書にご記入のうえ、本紙をFAXして下さい。(FAX番号 03-3543-8970)

| | | | |
|------------------|----------|-----------------|---------|
| 法人会員 ・ 個人会員 ・ 一般 | | いずれかに必ず○を付けて下さい | |
| 会社名 | | TEL | |
| 所在地 | (〒) | FAX | |
| 参加者 | (氏名) | (所属役職) | |
| | (e-mail) | @ | 第1部・第2部 |
| | (氏名) | (所属役職) | |
| | (e-mail) | @ | 第1部・第2部 |
| | (氏名) | (所属役職) | |
| | (e-mail) | @ | 第1部・第2部 |

8月度の見学会はございません。

第52回全日本包装技術研究大会【札幌大会】

～発表者募集のご案内～

(公社)日本包装技術協会では毎年1回、全国の会員を対象に包装技術の研鑽と交流を目的とした全日本包装技術研究大会を開催し関係各位より高い評価を頂いております。本大会は本年で52回目を迎え、会場を札幌コンベンションセンターに移し、盛大に開催する予定です。貴社におかれましてもこの機会を有効にご利用頂きたく、奮ってご参加下さいませようご案内申し上げます。

☆☆☆☆☆ **発表者募集要領** ☆☆☆☆☆

[開催日] 平成26年11月20日(木)～21日(金)
 [発表内容] 1件あたり25分間(20分発表、5分質疑)
 [募集件数] 54件 *定員になり次第締め切ります
 [申込期間] 平成26年8月29日(金)まで
 [発表料金] 無料 *記念品を贈呈します
 [優秀選定] 発表者の中から、特に充実した発表をされた方を対象に優秀発表者を選定します

☆☆☆☆☆ **発表内容** ☆☆☆☆☆

包装又は包装資材に関する研究/新技術・新システム・新素材の紹介/廃棄・リサイクルの容易性/包装の現場における改善・合理化の事例/省力・省資源・コスト低減の事例など

☆☆☆☆☆ **発表部会** ☆☆☆☆☆

①包装資材部会 ②包装ラインシステム化部会 ③食品包装部会 ④生活者包装部会
 ⑤医薬品包装部会 ⑥化粧品包装部会 ⑦輸送包装部会 ⑧電気機器包装部会
 ⑨環境包装部会 ⑩パッケージデザイン部会

◆お申込及びお問合せ先◆ (公社)日本包装技術協会 全日本包装技術研究大会 担当:小橋 TEL:03-3543-1189 FAX:03-3543-8970 e-mail:kobashi@jpi.or.jp

TOKYO PACK 2014

7月16日より、公式Webサイト(<http://www.tokyo-pack.jp>)にて、

①来場事前登録受付開始 ②出展者情報検索開始、出展製品情報公開 ③併催行事などの詳細ご案内等を開始する予定です！ぜひ、ご覧ください！

◎おすすめセミナー！ この他にも企画が続々！“TOKYO PACK ならでは”の企画にご期待ください！

スペシャルゲストセミナー

| | | | |
|------|-------------------------------|----------|-------------|
| 講師① | 武田 邦彦 氏 中部大学 総合工学研究所 教授 | | |
| テーマ① | 包装の社会的意義とエネルギー | 10月7日(火) | 13:00～14:00 |
| 講師② | 池田 清彦 氏 早稲田大学 国際学院(国際教養学部) 教授 | | |
| テーマ② | 生物にとって界面(包装)とは何か | 10月8日(火) | 13:00～14:00 |

医薬品包装トピックスセミナー

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 講師① | 上原 明 氏 大正製薬ホールディングス(株) 代表取締役社長 | | |
| テーマ① | セルフメディケーションは高齢社会の医療問題に貢献します | 10月7日(火) | 13:00～14:00 |
| 講師② | 大澤 總弘 氏 日本製薬団体連合会 安全性委員会 安全使用対策検討部会長 | | |
| テーマ② | 医療用医薬品における使用の安全確保と情報提供の現状と課題 | 10月8日(火) | 13:00～14:00 |

ラッピングスクール ～お店の品格を高め、顧客の幅を広げるラッピング手法～

| | | | |
|------|----------|-----------------|-------------|
| テーマ① | 【詰めあわせ編】 | 10月9日(木)・10日(金) | 10:30～12:00 |
| テーマ② | 【しきたり編】 | 10月9日(木)・10日(金) | 14:00～15:30 |

パッケージデザインセミナー 「デザインってそんなに重要な？ 素朴なギモンに一から答えます」

| | | | |
|------|--|-----------------|-------------|
| テーマ① | 生き残るためのパッケージデザイン ～「ある日一枚の警告書が届いたら」 権利編～ | 10月7日(火)・9日(木) | 10:30～12:00 |
| テーマ② | 生き残るためのパッケージデザイン ～デザイナーと仕事をしよう 活用編～ | 10月8日(水)・10日(金) | 14:00～15:30 |

◎本展アプリケーションのご案内!!

Android端末(スマートフォンなど)ユーザー様に向け、本展アプリケーションを9月下旬に配信予定です。メモ機能やスケジュール作成機能、会場マップ閲覧などが可能です。Google playで「TOKYO PACK」とご検索の上、ぜひ、本展アプリをダウンロードください。※同時期にスマホ向けサイトも開設いたします。

会 期 2014年10月7日(火)～10日(金)の4日間 10:00～17:00(来場登録受付9:30開始)
会 場 東京ビッグサイト(東京国際展示場)東ホール全館
同時開催 食品開発展2014 8～10日 西ホール ※相互入場可能

◆お問い合わせ先◆ (公社)日本包装技術協会 2014東京国際包装展事務局 TEL:03-3543-1189 e-mail:t-pack@jpi.or.jp

【個人情報の取扱いについて】

1. 個人情報は「(公社)日本包装技術協会 月例研究会」の事業実施に関わる資料等の作成、ならびに当会が主催・実施する各事業におけるサービス提供や事業のご案内等のために利用させていただきます。なお、作成資料は開催当日、関係者に限り、配布する場合があります。

2. 参加申込によりご提供頂いた個人情報は、法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。

◆お問い合わせ及び各種催しの申し込み先◆

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
 公益社団法人日本包装技術協会 担当:佐藤 TEL:03-3543-1189 FAX:03-3543-8970
 ●JPI催しのご案内はインターネットでも公開中です。 URL <http://www.jpi.or.jp>